

SC126-JP



■製品概要

- LTE Cat.4対応スマートモジュール
- Qualcomm QCM2290プラットフォーム採用
- Android OS搭載、AI機能対応
- WiFi/Bluetooth/GNSS対応
- 決済端末、業務用ハンディ、ドライブレコーダー向け

IOT完了年月

2026年5月

■製品仕様

メーカー名	Fibocom Wireless Inc.	
チップセットベンダー/モデル	Qualcomm/QCM2290	
5G	SA	X
	NSA	X
	周波数	-
4G	カテゴリ	Cat.4
	周波数	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41
通信機能	SMS	○
	データ	○
	音声(VoLTE)	X
	国際ローミング	○
測位システム	StandAlone	○
	A-GPS	○
動作温度	-30～+75℃	
フォームファクタ	LGA/LCC	
サイズ(W×H×D)	40.5mm×40.5mm×2.8mm	
重量	9.7g	

🔗製品ページ

■お問い合わせ先

メーカー	Fibocom Wireless Inc.
担当者	寺井 英夫
電話番号	080-2460-5707
メールアドレス	japan_sales@fibocom.com

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。